(9) 日本国特許庁 (JP)

(1)特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56-27140 ~

௵Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	63公開	昭和56年(19	981) 3 月16日
G 03 C 1/72		6791- ·2H			
C 08 G 73/06		7102 · 4 J	発明の	数 2	
G 03 C 1/52			審査請	求 未請求	
G 03 F 7/08	103	7267—2H			
H 01 L 21/302		6741—5 F			(全 7頁)

②特 願 昭55-106310

②出 願 昭55(1980)8月1日

優先権主張 幼1979年8月1日幼西ドイツ

(DE) @P2931297.8

砂発 明 者 ヘルムート・アーネ

ドイツ連邦共和国レツテンバツ ハ・ハイデシユトラーセ 6 砂発 明 者 エバーハルト・キューン ドイツ連邦共和国へムホーフエ ン・ベルクシュトラーセ32

の発明者 ローラント・ルプナー

ドイツ連邦共和国レツテンパツ ハ・ブーヒエンリング15

の出 願 人 シーメンス・アクチエンゲゼル
シヤフト

ドイツ連邦共和国ペルリン及ミ ユンヘン(番地なし)

砂代 理 人 弁理士 富村潔

明 組 祖

1 発明の名称

※安定性ポジチブレジスト及びとのポジチプレジストを使用する脳安定性レリーフ様 造体の製造方法

- 2 特許請求の範囲
 - 1) 高い無安定性のポリマーの前駆物質及び必 光性ジアゾキノンをベースとする點安定性の ポジチブレジストにおいて、このポジチブレ ジストがポリオキサゾールのオリゴマー及び /又はポリマー前駆物質を、芳香族及び/又 位複光環式ジヒドロキンジアミノ化合物とジ カルポン酸クロリド又は・エステルとからの 瓜稻合生成物の形で含むことを特徴とする納 安定性ぬポジチブレジスト。
 - 2) ボリマー的区物質が3,8′-ジヒドロキシベンジジン及びイソフタル設ジクロリドから 成る紹合生成物であることを特徴とする特許 胡求の範囲第1項記載のボジチブレジスト。

- 3) ポリマー前駆物質が3, 3'-ジヒドロキシー4, 1'-ジアミノジフェニルエーテル及びテレフタル酸ジクロリドから成る縮合生成物であることを特徴とする特許期末の範囲第1 頃配版のポジチブレジスト。
- 4) ジアゾキノンがβ、β-ビス-(4-ヒドロキシフエニル)-プロバンのビス-ナフトキノン-(1,2)-ジアジド-(2)-5-スルホン酸エステルであることを特象とする特許財水の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載のボジチブレジスト。
- 5) ジアゾキノンが N デヒドロアビエチルー 6 - ジアゾー5(6) - オクソー1 - ナフタ リンスルホンアミドであることを特徴とする 特許請求の範囲第1項をいし第3項のいずれ かに配収のポジチブレジスト。
- 6) ポリマー前 図物質対ジアゾキノンの II 並比が1:20~20:1、有利には1:10~ 10:1であることを特切とする特許的状の

(1)

(2)

-299-

特開昭56- 27140(2)

範囲第1項ないし第5項のいすれかに記収の ポンチブレジスト。

- 7) ボリオキサソールのオリゴマー及び/又は ボリマー創取物質を芳香族及び/又は複染環 式シヒドロキシジアミノ化合物とジカルはン 酸クロリド又は「エステルとからの 取留 な生 の形で含むボジチブレジストを 個又 は 名 の形で 些材に 散け、 活性で マスクを 通して 返 光するか又は 光、 世子又は イオン ピーム を導 くととによつて 照射し、 との 監 得ら れたレリーフ 構造体 を 熱処理する ことを 容 とする 熱安定性 レリーフ 構造体 の 製造方法。
- 8) ポジチブレジストを有機格剤に裕かして基 材に配設することを特徴とする特許請求の範 囲第7項記載の方法。
- 9) 格剤として N メチルピロリドンを使用することを特徴とする特許請求の範囲第8項記載の方法。

(3)

特に半導体の組織化及びドービングの最新処理法 に、すなわちブラズマ版食又は反応性イオン腐食 のような院式腐食処理にまたイオン注入処理化必 要とされる。この場合レジスト材料並びに相応す るレリーフ構造体は高い温度で分解してはならず、 レリーフ機造体の寸法に例えば軟化又はひすみに よる偏差が生じてもいけない。

ノボラックをベースとするこの種の従来のボジチブレジストは高められた熱要水に対して部分的に過応するにすぎない。すなわちこのレジストは殴られた熱形状安定性を有するにすぎない。その結果処理褶度は風害され、殴コントラスト、超し、 超い路食比及びドーピング比のようなこの処理法の利点がマイナスに作用する。

熱安定性のネガチブレジストは例えば米箇特許 明細番射3957512号、同第4045233 号、同第4088489号及び Re、30186 号から公知である。このネガチブとして作用する フォトレジストは高い熱安定性のレリーフ報道体 10) ガラス、金銭特化アルミニウム、ブラスチンク又は半尋塩性の材料から成る基材を使用することを特徴とする特許訓求の範囲第7項ないしば9項のいずれかに配収の方法。

- 11) レリーフ協造体を200℃以上、有利には300~350℃の勘度に加熱することを特徴とする特許胡求の範囲第7項ないし解10項のいずれかに配載の方法。
- 12) 熱処理したレリーフ構造体を基材から外し、場合によつては他の基材に移すことを特徴と する特許研求の範囲第7項ないし第11項の いずれかに記載の方法。

3 発明の詳細な説明

本発明は高い熱安定性のポリマーの前駆物質 及び感光性ジアゾキノンをベースとする熱安定性 のポジチプレジスト、及びこの他のポジチブレジ ストから熱安定性のレリーフ悩造体を製造する方 法に関する。

熱安定性叉は高い熱安定性のフォトレジストは (4)

を製造するのに極めて遊したものであるが、ネガチブレジストに固有の欠点が存在する。ネガチブレジストに比していわゆるポジチブレジストは特に高い分解能、短い落光時間、水-アルカリ性現像剤の使用可能性(これは生態学的にまた経済的に有意義である)及び酸素の存在が解光時間に影響を及ぼさないという事実によつて特徴づけられる。

成光性の・キノンジアジド(ロ・ジアソキノン) 又はロ・ナントキノンジアジド(ロ・ジアソナフトキノン) 及びボリアミドカルボン酸を、芳香族 二無水物と芳香族ジアミン化合物とからの塩配合 生成物の形で包含する熱安定性のポジチブレジストは米闘特許第4093461号明細督から公知 である。この場合上記明細督においてポリアミック酸として示されているポリアミドカルボン酸は ボリマー前駆物質、すなわちポリイミドの(ポリマー) 何駆物質である。

ところで公知のポジチブレジスト組成物は一定 (8)

(5)

-300-

特開昭56- 27140(3)-

の似度内で貯以可能であるにすぎない。それとい うのもジアソキノンは敵の存在で位めて限られた 貯蔵安定性を有するにすぎないからである。更に そのフォトレジストのアルカリ腐食液に対する安 定性も不十分である。またフォトレジストの弱光 された部分と貧光されなかつた部分との招解疲乏 は極めて僅かである。

本発明の目的は、熱安定性であると同時に貯蔵 可能で良好に処理することのできる前記形式のポ リマー市騒物質を含有するポジチプレジストを得 るととにある。

この目的は本発明によれば、ポジチプレジスト かポリオキアゾールのオリゴマー及び/又はポリ マー向風物質を、芳香族及び/又は複米銀式ジヒ ドロキシジアミノ化合物とジカルポン酸クロリド 又は-エステルとからの重縮合生成物の形で含む ことによつて達成される。

本発明によるポジチブレジストは550℃まで の温暖で安定である。従つてとのレジストは城近

(7)

$$\begin{array}{c|c}
 & O & O & O \\
 & O & O &$$

式中nは2~約100の数であり、mは0又は 1 である。 基片は次のものを表すことができる。

この場合皿はU又は1であり、Xは次のものを 我す。

の乾式腐食法及びイオン注入法で設定される高度 **た必求に適応する。 見にとのポジチブレジストは** アルカリ性の迅式協会法に使用することができる。 またこのものはレジスト放の形でもまた乾燥レジ ストとして、すなわち支持材料の使用下に例えば 箔の形で使用するとともできる。 これらのレジス トは特にマイクロエレクトロニクスの分野(超数 制構造化されたパターンの製造)で使用するのに 遊している。

本発明によるポジチプレジストに、ポジチプレ ジストで常用の添加剤例えば安定剤、染料又は増 感剤及び接着助剤を加えることもできる。

本発明によるポジチブレジストに含まれるポリ オキサゾールの前脳物質はポリアミドアルコール、 特にポリアミドフエノールである。これらの印収 物質は次の構造を有するものが有利である。

-8-, -80-, $-80_{3}-$, $-80_{2}NH-$,

٧,١.

-301-

(9)

(10)

$$Y = \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = \frac{2}{2} =$$

2 = H又は炭素原子数1~6のアルキル、 21 = 炭素原子数1~10のアルキル、又はアリール。 21=アリール又はヘテロアリール。

(11)

この場合 m = 0 又は 1、 q = 2 ~ 1 4、 r = 2 ~ 18 である。 X は前記のものを殺す。

ポリオキサゾール前駆物質は熱処理によつて係めて簡単に高い熱安定性のポリオキサゾールに変えることができる。ポリオキサゾールは空気及び 空楽中で約560でまでの温度で安定であり、裕 -302-

`との場合9=2~14、及びr=2~18であ |-|・ |・ 2¹ 及び 2º は前記のものを衷す。

起 R¹ は次のものを表すが、この場合 H 原子は CL 文は Br によつて磁換されていてもよい。

(12)

剤、酸及び特に苛性アルカリ溶液に対して**災れた** 化学抵抗性を有する。

原光性ジアンキノン(0-キノン-及び0-ナフトキノンジアジド)は例えば米国特所明細資第2767092号、第2772972号、第27972号、第27972号、第27972号、第3106465号、第3148983号及び第366号658号から公知である(これに関しては更にW.S. Pe Forest 著、「Photoresist」、Mc Graw-Fill Book Company社版、New York 在、1976年、第48頁~第55頁参照)。

本発明によるポジチブレジストでは特に、水-アルカリ性溶液に不裕性、すなわち極めて疎水性でまた似光後水-アルカリ性現像剤に極めて顕著に溶解するジアゾキノンを使用することが有利である。 更にジアゾキノンはオリゴマー又はポリマーポリオ中サゾール前駆物質と良好な相容性を有するべきであり、 特にレジスト組成物から品出するものであつてはならない。 上配特性を有する特(14)

に優れたジアソやノンには例えば次の化合物が以 する。 N - デヒドロアピエチル・6 - ジアゾ - 5 (6) - オクソ - 1 - ナフタリンスルホンアミド

...}
- 対のβ、β - ビス - (4 - ヒドロキシフエニル)
- ブロバンのビス - ナフトキノシ - (1, 2) ジアジド - (2) - 5 - スルホン酸エステル

その他の化合物は例えば次のものである。 N デヒドロアビエチル・8 - ジアソ・4 (8) - オ ・

(15) ·

はポリマー前駆物質の格液と站合させることができる。 쯈剤としては N - メチルピロリドンを使用することが有利である。 オリゴマー並びにプレポリマー対ジアンキノンの基盤比は一般に1:20~20:1である。

レジスト格核の優挺は、公知被役法例えば遠心 弦布法、投資法、 喫路法、 ブラン掛け法又はロー ラ鉱布法により 0 0 1 μm から数百 μ m までの層 厚が得られるように調整することができる。 例え は遠心盆布法の場合、 均一かつ良好な表面品質を 得るには毎分300~1000回転で1~100 秒間災施することが好ましい。 特にガラス、 金属、 ブラスチック又は半導電性材料から成る基材に設けられたフォトレジスト層からは室温又は高めた 温度で、 有利には50~120 での温度で溶削を 除去することができる。この場合実空中でも処理 することができる。

放射酸照射層又は落部分と未照射部分との可容 性選を十分に大きくするには、本発明によるボジ

(17) .

バIMPD 30- 4/14U(5)
フソ-1-ナフタリンスルホンアミド、N-デヒ
ドロアビエチル-5, 6, 7, 8-テトラヒドロ
-4-ジアゾ-3(4)-オクソ-2-ナンクリ
ンスルホンアミド及びN-デキストロピマリル3-ジアゾ-4-オクソ-15-シクロへキサジ
エン-1-スルホンアミド。

開安定性レリーフ保造体を製造するには、本発明によるポジチブレジストを確又は名の形で基故に設け、活性酸でマスクを通して越光するか又は 一次、電子又はイオンビームを導くことによつて照射する。引続き越光又は照射された確又は治師分を格解又は除去し、次いてその除得られたレリーフ構造体を熱処理する。

フォトレジストは有利には有機解削に溶かして 抵材に設けることができる。このレジスト俗液を 製造するためジアゾキノンを、N・メチルピロリ ドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア ミド又は同僚の俗剤(固体物質として又は側配俗 別の一つに溶けた俗液として)中のオリゴマー久 (16)

チプレジストの場合(500W高圧水銀灯を便用 した際)使用したレジスト組成物及び層厚に応じ て1~600秒の解光時間で十分である。

路光後、脳叉は脳の路光された部分を水・アルカリ性現像剤で裕解する。現像剤は短線及び弱酸のアルカリ金属塩、例えば炭留ナトリウム及び解酸ナトリウムを含むことができるが、水酸化ナトリウム及び有磁塩基例えばピペリジン及びトリエメノールアミン並びに表面活性物質を含んでいてもよい。一般に現像剤は有利な有機塩基約001~25多を含む。現像時間は経験的に認められ、室温で約5~190秒である。

本発明によるポジチブレジストを用いた場合、コントラストになんだ像、すなわら熱処理により高い熱安定性で、酸及び特に苛性アルカリ酸に対して腐めて抵抗性のポリマーに変わるレリーフ解造体が得られる。一般に220~500℃の温度が選択されるが、有利なのは800~400℃の温度で感処理することである。熱処理時間は一般

--303--

(18)

に30分であり、この場合登界並びに空気の存在下で着色は認められない。レリーフ構造体の破鮮 銭度及び寸法精度は熱処理により央鉄に影響を受けない。史にレリーフ構造体の良好な袋面品質は 熱処理に殴して暦厚が失なわれるにもかかわらず 維持することができる。

本発明によるフォトレジストのアルカリ協食に対する抵抗は特に敬者である。こうして金属結材にレリーフ構造体がもたらされるか又は、有利にでアルミニウムから成る金属支持治を必解させることにより、箔又は構造化箔を製造することができる。

本発明方法により製造されたレリーフ構造体は 半導体構成素子上の不動態層、海膜及び厚膜回路、 多層回路上の耐ろう層、層回路の構成要素として の絶碌層、及び導電性及び/又は半導電性及び/ 又は絶縁性基材への飯組化絶縁層を製造するため 特にマイクロエレクトロニクスの分野でか又は一 般に基材の飯和構造化に使用することができる。

(19)

ン酸エステル1 7 重量部及び N - メチルピロリドン200 重量部を製造する。

この俗板をQ8μmフィルタに迫して炉過し、 アルミニウム箔上に遠心盆布する。 毎分500回 転で15μmの脳摩が得られる。乾燥時間は真空 中で60℃の温度において90分である。次いで 500甲の高圧水磁灯を用いて5秒間接触マスク を通して縄光し、次いで5多燐酸ナトリウム俗液 で45秒間喫経現像する。約2μmの缺鮮鋭左格 : 遺体が得られ、これは空気中で温度300℃にお いて30分間熱処理した際にも変色しないか又は 寸法特度に悪影響を受けることもない。熱処理後 層高は L 8 μ m に 達し、 4 0 0 ℃ で 史 に 3 0 分間 熱処型した助 Q 8 A m に降下するが、構造体その ものは変わらない。350℃で14時間熱処埋す るととによつてもレリーフ樹造体の品質は阻害さ れない。芸材へのレリース構造体の付滑力は傑出 している。

61 2

(21)

高い熱安定のレリーフ得遺体は似式及び乾式属食処理、無電航火は電気金銀折出及び蒸減処理用のマスクとして、並びにイオン注入用のマスクとして、更に電気工学分野での船融船及び保護層として使用することができる。このレリーフ構造体は液晶ディスプレイにおける配向層として、また例えば低光スクリーン、特にX級イメージアンブリファイヤにおける設面走査に有利に使用することができる。

, 次に本発明を災陥例により詳述する。

例 1

個々の成分を混合することによつて次の組成のフォトレジスト的液、すなわちる。 3'-ジェドロキンペンジン及びインフタル酸クロリドとから 製造したポリペンゾキサゾール 前 駆物 気(「 Pol-ymer Letters J第 2 巻、1964年、朝655 頁 診照)17 重量部、β、β-ビス-(4-ヒドロキシフエニル)-ブロバンのビス-ナフトキノン-(1,2)-ジアジド-(2)-5-スルホ

(20)

61 3

N-メチルピロリドン20容量部に溶けた例1 に比較したポリマー前駆物質2 軍量部及び例1に よるジアゾナフトキノン04 車量部の溶液を毎分 2000回転でアルミニウム溶に避心強布する。

(22)

特開昭56- 27140(7)

19 4

例3によるフォトレジスト格被を、ヘキサメチルジシラザンで被覆されたシリコンウェフア上に 写さ36μmのソイルムとして遠心途布する。 500 Wの高圧水銀灯を用いてテストマスクを通 し6秒間超光し、2.5 多燐酸ナトリウム溶液で15 秒間現像した後、構造鮮明なレリーン構造体が溶 解度2~2.5μmで得られる。300℃で1時間 無処型した後、層厚は2.5μmに降下し、更に 400℃で30分間加熱した後、2.2μmに下が る。レリーン構造体の溶解性、付潤力及び粉色度 は熟処理によつて影響されることはない。

例 2 に記載したレジスト 路液 を 毎分 1 U O O 回 (23)

体を、凝解後800容量部、設硝級50容量部、 設飾級50容量部及び脱イオン化水100容量形 から成る限浴に2分間及費することにより、アル ミニウムに深さ8μmの構造体が施される。

N-メチルビロリドン20容量部中の例1に記載したポリベンジャサゾール耐感物質2重量部及びN-デヒドロアビエチル-6-ジアゾ-5(6)-カクソ-1-ナフタリンスルホンアミド06重量で、カウン・1-ナフタリンスルホンアミド06重量で、ヘキサメチルジンラザンで前処理したアルミニウム箔に遠心盗布し、その後真空中で60で1時間乾燥する。500平の高圧水銀灯を用いてマスクを通し2秒間は光した後、2.5年の頻酸ナトリウム水溶液を用いて30秒間浸慣現像すると、緑鮮明なレリーフ構造体が得られる。溶解促性層厚16μmの場合、約18μmである。

(6118) 代理人 弁強士 官村



-305-

(25)

仮でアルミニウム上に厚さ22μmのフイル公状に選心盗布し、500mの高圧水銀灯で25分間像に応じて成光し、次いで10分辨敏ナトリウム 俗液で4分間現象する。4~6分裂に构造化した 箱を基材から除去することができる。

69 6

例1 により製造したフォトレジスト格液を毎分500回転でアルミニウム箱に厚さ15μmのフボルム状に遠心強布し、乾燥し、500 Wの高圧 水磁灯を用いて接触マスクを通して5秒間顕光し、その後5 が瞬段ナトリウム榕液で45秒間規像する。ポリペンゾキサゾールレリーフ構造体を有する例1に応じて熟処組したアルミニウム箔を室温で2分間5 が水酸化ナトリウム榕液中に入れる。その段アルミニウム落板は腐食されるが、ポリペングキサゾールレリーフ構造体は表面品質及び付着力に悪影響を及ぼされることはない。

191 7

例 6 に記祉したアルミニウム上のレリーフ構造 (24)